



達能科技公布 2014 年第一季營業報告

2014 年 5 月 7 日，桃園訊 — 達能科技股份有限公司 (以下簡稱「達能」或「本公司」，股票代碼：3686) 於 5 月 7 日公布經由會計師核閱之 2014 年第一季財務報告。

重點摘要

- 第一季營收為新台幣4.34億元，季增29%，較去年同期大幅成長191%；營業毛損及稅後淨損均較前季或去年同期大幅改善。
- 第一季每股稅後淨損為新台幣 0.28 元，虧損較前季及去年同期明顯縮小。
- 整體財務結構於 2014 年 1 月完成現增後，已呈現穩健之財務狀況。其中，負債比例降為 19%，流動比率及速動比率則分別呈現 254%及 216%。

經營層報告

受到美國於2013年底對中國及台灣太陽能產業提起之新雙反調查影響，下游客戶端為規避預期之雙反稅而對台系供應鏈展開積極拉貨。加上日本、美國與中國政府對於太陽能產業優惠政策的持續發酵及新興市場安裝需求的快速增長，使得全球太陽能市場在第一季呈現明顯淡季不淡趨勢。由於終端太陽能系統對於高效產品的需求持續增長，高效晶片市場於本季甚至出現供不應求的狀況，進而推升高效矽晶片價格穩定上漲。公司受惠出貨量增加及產品平均銷售價格上揚，帶動公司第一季營收較前季成長29%，並較去年同期大幅成長191%。

展望第二季，由於美國雙反初判時程可能延後，本季產業不確定性的影響隨之降低，下游客戶拉貨意願預料將轉趨積極。為因應客戶對於公司高效產品的強勁需求，正積極招募人員，新進人員陸續到位後產能將順利開出。隨著產業供需關係漸趨健康發展、產品價格及產能利用率持續提升，公司整體獲利狀況將逐季改善，達成轉虧為盈之年度營運目標，應指日可待。

一、損益資訊

單位:新台幣百萬元	Q1'14	Q4'13	Q1'13	QoQ	YoY
營業收入	434	337	149	29%	191%
營業成本	(497)	(467)	(317)	6%	57%
營業毛利	(63)	(130)	(168)	-52%	-63%
毛利(毛損)率	-15%	-38%	-112%	-62%	-87%
營業費用	(26)	(19)	(24)	37%	8%
營業淨利(損)	(89)	(149)	(192)	-40%	-54%
營業淨利(淨損)率	-21%	-44%	-128%	-52%	-84%
稅後淨利(損)	(96)	(159)	(174)	-40%	-45%
淨利(淨損)率	-22%	-47%	-116%	-53%	-81%
綜合(損)益率	-21%	-47%	-115%	-55%	-82%
EBITDA	38	(39)	(76)	77	114
EBIT	(96)	(182)	(194)	86	98
EPS(NT\$)	(0.28)	(0.62)	(0.71)	0.34	0.43

- 本季在終端系統安裝需求增加，且高效矽晶片市場呈現供不應求之市況下，不但使公司出貨量增加，亦帶動高效晶片價格上升，使營收大幅成長，同時獲利狀況亦較前季及去年同期獲得明顯改善。

二、資產負債

單位:新台幣百萬元	Q1'14	Q4'13	Q1'13	QoQ	YoY
現金及約當現金	1,156	564	1,067	105%	8%
應收帳款	212	131	98	62%	116%
存貨	239	115	83	108%	188%
不動產、廠房及設備	4,006	3,960	4,253	1%	-6%
短期借款	344	710	814	-52%	-58%
長期借款	517	600	905	-14%	-43%
負債總額	1,290	1,632	1,877	-21%	-31%
股東權益	5,492	4,268	4,700	29%	17%
總資產	6,782	5,900	6,577	15%	3%

- 本季完成現金增資，除用於償還部分銀行借款，降低利息成本外，亦使整體之財務結構回復至穩健狀況。
- 由於營收成長，應收帳款隨之增加。
- 存貨金額明顯升高，主係為因應矽料價格上漲趨勢及降低矽料成本之考量，於第一季購置較多之矽料以供第二季增加生產需求所致。

三、營運分析

單位：%	Q1'14	Q4'13	Q1'13
營業毛利率	-15% *	-39% *	-112% *
稅後淨利率	-22% *	-47% *	-116% *
總資產報酬率	-1.5%	-9.6%	-2.5%
股東權益報酬率	-2.0%	-15.1%	-4.0%
負債比率	19%	28%	29%
流動比率	254%	88%	151%
速動比率	216%	72%	136%
應收帳款週轉率(次)	10.12	13.03	9.80
平均收現天數(天)	36	28	38
存貨週轉率(次)	11.21	15.91	15.04
平均銷貨天數(天)	33	23	25

*單季數字

- 在損益狀況持續改善及現增之挹注下，財務結構呈現更趨穩健之態勢。
- 計畫陸續引進銀行融通之長期資金，適度調整財務槓桿，以充實營運資金及三廠產能擴充所需。

四、現金流

單位:新台幣百萬元	Q1'14	Q4'13	Q1'13	QoQ	YoY
營業活動淨現金流入(出)	(63)	(2)	(96)	(62)	33
本期稅前淨利(損)	(104)	(191)	(205)	87	101
折舊及攤提費用	133	142	119	(9)	14
其他	(93)	47	(10)	(140)	(83)
投資活動之淨現金流出	(202)	73	(188)	(275)	(14)
購置固定資產	(2)	(49)	(27)	47	25
其他金融資產增加	(200)	122	(161)	(322)	(39)
籌資活動之淨現金流入(出)	858	(223)	172	1,081	686
銀行借款	(456)	(223)	(673)	(233)	217
現金增資	1,314	0	845	1,314	469
本期現金及約當現金增加(減少)	592	(152)	(112)	744	704
期初現金及約當現金餘額	564	716	1,179	(152)	(615)
期末現金及約當現金餘額	1,156	564	1,067	592	89

- 本季營業活動之現金呈現流出狀況，主係為降低矽料成本上漲及缺料之風險，於第一季購置較多之矽料以供第二季生產之部分所需。
- 投資活動之其他金融資產增加新台幣 2 億元，係部分現增款轉存銀行三個月以上之定存，依規定分類至金融資產增加項下，其實質仍屬公司可自由運用之資金。

五、產能進程

(MW)	2010	2011	2012	2014Q1
Plant I	120	120	120	120
Plant II	90	210	210	210
Plant III				(-)
TOTAL	210	330	330	330

- 截至 2014 年第一季底，晶片總產能仍為 330MW，隨著客戶對於高效晶片的需求持續增溫，公司一廠之產能已於本季加入生產行列，預計將逐季提升其產能利用率。未來仍將視市場需求與人力招募狀況，積極調整三廠產能到位時程，以因應市場之需求。

聯絡人

代理發言人: 吳育宜 執行副總經理

pr@danentech.com

電話：+88634738788

傳真：+88634738368

關於達能：

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立，為擁有專業技術的太陽能矽晶片製造廠，主要生產太陽能光電產業使用的太陽能高效多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化矽晶片產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區，目前擁有三座晶片製造廠。經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。截至目前，達能科技高效矽晶片產品已為多數國際級太陽能電池大廠所肯定，未來期以優異品質、成本競爭力及客製化服務，繼續為台灣太陽能矽晶片專業製造之領導廠商。